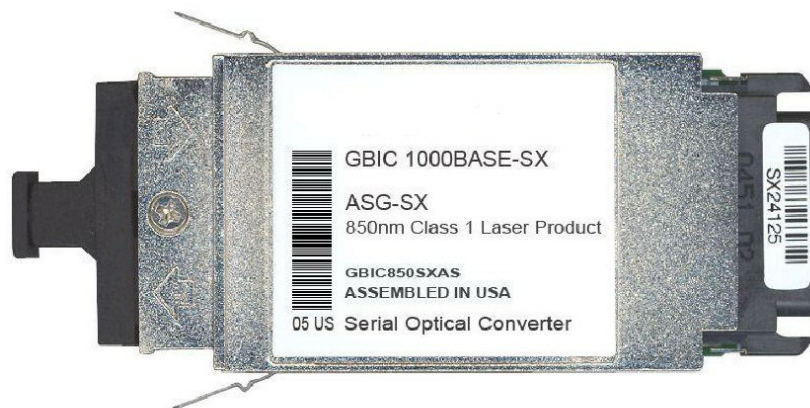


1.25Gbps GBIC Modul MM SC 550m Datenreichweite (850nm)



GBIC-, SFP-, XFP-, XENPAK-Transceiver

Die neuen optischen Transceiver von tde, darunter GBIC-, SFP-, XFP- und XENPAK-Transceiver zeichnen sich durch hohe Qualität, höchste Ausfallsicherheit und eine sehr einfache Installation aus – und das zu einem äußerst attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Internet Video, HDTV, Voice over IP und die ständig wachsenden Volumina von Unternehmensdaten erfordern eine schnellere Datenübertragung und größere Bandbreiten. Optische Transceiver kombinieren Sender und Empfänger in einer optischen Komponente.



tde[®] trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 914 36 99
Fax.: +49 231 914 31 29

info@tde.de | www.tde.de

1.25Gbps GBIC Modul MM SC 550m Datenreichweite (850nm)

Technische Daten

Features

- Betriebsdatenrate bis zu 1.25Gbps
- 850nm VCSEL Transmitter
- Entfernung bis zu 550m
- 3.3/5V Stromversorgung und TTL Logic Schnittstelle
- SC Duplex Stecker
- Unter Spannung ansteckbar
- Industrielle Gehäusetemperatur bei Betrieb: -40°C~+85°C
- Konform mit GBIC Spezifikation Rev. 5.5

Anwendungen

- WDM GBE Links
- SONET/SDH Equipment Interconnect
- Fiber Channel Links

Normen und Standards

Feature	Standard	Performance
Electrostatic Discharge (ESD) to the Electrical Pins	MIL-STD-883E Method 3015.7	Class 1(>500 V) Isolation with the case
Electromagnetic Interference (EMI)	FCC Part 15 Class B	Compatible with standards
Laser Eye Safety	FDA 21CFR 1040.10 and 1040.11 EN60950, EN (IEC) 60825-1,2	Compatible with Class I laser product. Compatible with T üV standards
Component Recognition	UL and CUL	UL file E317337
Green Products	RoHS	RoHS6

Absolute Grenzwerte

Parameter	Symbol	Min.	Max.	Unit
Storage Temperature	TS	-40	+85	°C
Supply Voltage	Vcc	0	6	V

Empfohlene Betriebsbedingungen

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Operating Case Temperature	TA / ASG-SX	-40		+85	°C
Power Supply Voltage	Vcc	4.75 3.15	5 3.3	5.25 3.45	V
Power Supply Current	Icc			300	mA
Surge Current	ISurge			+30	mA
Baud Rate			1.25		GBaud

1.25Gbps GBIC Modul MM SC 550m Datenreichweite (850nm)

Elektrische Leistungsmerkmale

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Notes
Transmitter						
LVPECL Inputs (Differential)	Vin	400		2500	mVp	AC coupled inputs
Input Impedance (Differential)	Zin	85	100	115	ohms	Rin > 100 kohms @ DC
Tx_DISABLE Input Voltage - High		2		Vcc+0.3	V	
Tx_DISABLE Input Voltage - Low		0		0.8	V	
Tx_FAULT Output Voltage - High		2		Vcc+0.3	V	Io = 400µA; Host Vcc
Tx_FAULT Output Voltage - Low		0		0.5	V	Io = -4.0mA
Receiver						
CML Outputs (Differential)	Vout	400	800	1200	mVpp	AC coupled outputs
Output Impedance (Differential)	Zout	85	100	115	ohms	
Rx_LOS Output Voltage - High		2		Vcc+0.3	V	Io = 400µA; Host Vcc
Rx_LOS Output Voltage - Low		0		0.8	V	Io = -4.0mA
MOD_DEF (0:2)	VoH VoL	2.5 0		0.5	V V	With Serial ID

Optische und elektrische Eigenschaften

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
50/125µm MMF			550		m
Data Rate			1.25		Gbps
Transmitter					
Centre Wavelength	λc	830	850	860	nm
Spectral Width (RMS)	σ			0.85	nm
Average Output Power	P Out	-10		-3	dBm
Extinction Ratio	EX	9			dB
Rise/Fall Time (20%~80%)	tr/tf			0.26	ns
Output Optical Eye	ITU-T G.957 Compliant				
Data Input Swing Differential	V IN	500		2000	mV
Input Differential Impedance	ZIN	90	100	110	Ω
TX Disable - Disable		2.0		VCC+0.3	V
- Enable		0		0.8	V
TX_Fault - Fault		2.0		VCC+0.3	V
- Normal		0		0.8	V
Receiver					
Centre Wavelength	λc	770		860	nm

1.25Gbps GBIC Modul MM SC 550m Datenreichweite (850nm)

Sensitivity	PIN			-18	dBm
Output Differential Impedance	P IN	90	100	110	Ω
Data Output Swing Differential	VOUT	370		2000	mV
Rise/Fall Time	Tr/tf			2.2	ns
LOS De-Assert	LOSD			-19	dBm
LOS Assert	LOSA	-40			dBm
LOS - High		2.0		VCC+0.3	V
LOS - Low		0		0.8	V

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TDE-ASG-SX	1.25Gbps GBIC Modul MM SC 550m Datenreichweite (850nm)